

ひとわざ(一技)名: 半導体パッケージ基板のプロフェッショナル集団です

1. 概要

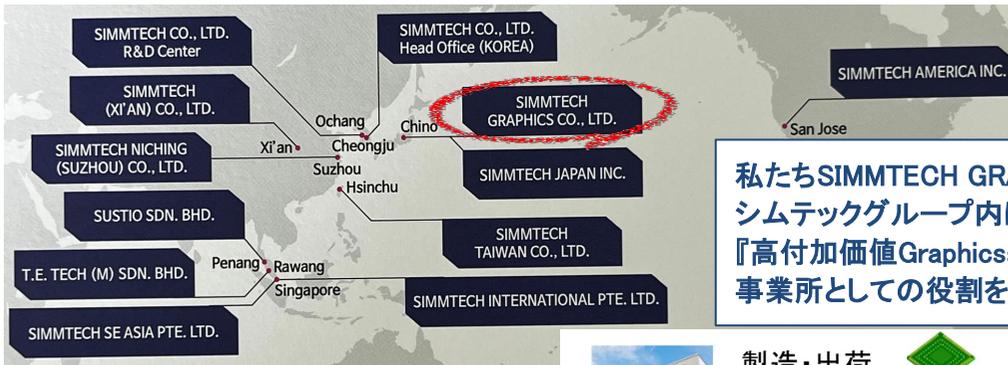
茅野市で長年にわたり半導体パッケージ基板の製造を行ってきた株式会社イースタンは、2020年より社名を株式会社SIMMTECH GRAPHICSに変更し、グラフィックボード用やAutomotive(車載)用などの更なる高難度基板の製造に注力しています。

《 新たな価値を創造する技術集団と技能集団 》

今後ますます小型軽量化・高機能化が追求される電子機器において、進化の激しい半導体パッケージ。これを支えるのが当社のパッケージ基板です。探究心に富み、プロ意識を持った技術集団と技能集団が新たな価値を創造します。

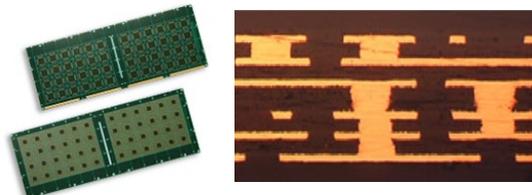
超薄板加工技術・超微細配線技術とともに各種表面処理技術を取り入れた高度な半導体パッケージ用基板を提供します。

写真・図(要点説明)

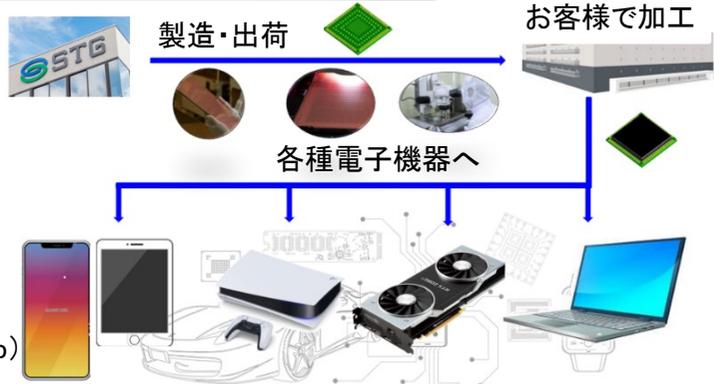


私たちSIMMTECH GRAPHICSは社名の通り、シムテックグループ内において、『高付加価値Graphics基板』に特化した事業所としての役割を担っています。

私たちの製品は世界で幅広く活躍しています。



(半導体パッケージ用基板 6層2-2-2 Build Up)



2. 企業概況

|          |  |              |   |
|----------|--|--------------|---|
| フリガナ     | カブシキカイシャ シムテックグラフィックス                    | フリガナ         | イ ジンファン   |
| 会社名      | 株式会社 SIMMTECH GRAPHICS                   | 代表者名         | 李 珍煥  |
|          |  | フリガナ<br>窓口担当 | ヤザキ ヒデシ<br>矢崎 英俊  |
| 事業内容     | 半導体パッケージ基板の製造・販売                         | URL          | <a href="http://www.simmttechgraphics.com/jp/">http://www.simmttechgraphics.com/jp/</a> |
| 主要製品     | Flip Chip Type CSPなどの高度な半導体パッケージ用サブストレート |              |   |
| フリガナ     | ナガノケン チノシツカハラ                            |              |   |
| 住所       | 〒391-8531 長野県茅野市塚原1-8-37                 |              |   |
| 電話/FAX   | 0266-72-7131                             | E-mail       | <a href="mailto:info@simmttech.com">info@simmttech.com</a>                              |
| 資本金(百万円) | 7,818                                    | 設立年月         | 1961年2月   |
|          |  | 売上(百万円)      | 24,241  |
|          |  | 従業員数         | 635   |

特記事項(①特許取得・各種認証等取得状況②提供できる価値及び応用分野③SDGsへの取り組み 他

① 基板製造に関連する特許を13件取得  
以下の認証を取得済

[ Quality Management System (品質管理システム) ] IATF16949 : 2016 / ISO9001 : 2015

[ Occupational Health and Safety Management System (労働安全衛生マネジメントシステム) ] ISO45001 : 2018

[ Environment Management System (環境管理システム) ] ISO14001 : 2015

② グラフィック用途、Automotive用途だけでなく、Medical用途などの基板製造にも対応しています

③ 当社では43品目の分別回収を実践し、廃棄物の資源化・リサイクル率90%以上を達成しています